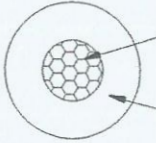


天线规格书

结构项目 CONSTRUCTION ITEM			
导体 CONDUCTOR	结构规格 SPECIFICATION	AWG/mm ²	19/0.185±0.008 20AWG
	材质 MATERIAL		镀锡铜(Tinned Copper)
	绞向/绞距 LAY DIRECTION	mm	S/≤32
	外径 OD	mm	0.93±0.08
绝缘 INSULATION	材质 MATERIAL		FEP
	平均厚度 AVG THICKNESS OF INSU	mm	0.31
	最小厚度 MIN THICKNESS OF INSU	mm	0.26
	颜色 COLOR		根据客户要求制作 (According Customer Requirements)
	完成外径 OVER DIAM	mm	1.55±0.08
填充物 FILLER	材质 MATERIAL		/
	结构规格 SPECIFICATION	mm	/
	颜色 COLOR		/
包带 TAPE	材质 MATERIAL		/
	结构规格 SPECIFICATION	mm	/
	遮蔽率 SHIELD COVERING	%	/
编织 BRAID	材质 MATERIAL		/
	结构规格 SPECIFICATION		/
	遮蔽率 SHIELD COVERING	%	/
外被 JACKET	材质 MATERIAL		/
	平均厚度 AVG THICKNESS OF INSU	mm	/
	最小厚度 MIN THICKNESS OF INSU	mm	/
	颜色 COLOR		/
	完成外径 OVER DIAM	mm	/
印字 MARKING	印字内容 MARKING CONTENT	/	
物理性能 PHYSICAL CHARACTERISTICS		截面图 SECTION	
项目 ITEM	标准 STANDARD	 导体 (Conductor) 绝缘 (Insulation)	
额定温度 NOMINAL TEMPERATURE	/		
额定电压 NOMINAL VOLTAGE	/		
火花测试电压 SPARK TESTING VOLTAGE	3KV		